

『米』で作った地球に優しい緩衝材。

ライスフォーム®



TPC

Information

ライスフォーム®

二次加工技術

当社機械設備により、二次加工（プレス抜き加工、断裁加工、接着加工など）が可能です。

電子機器・精密機器などの梱包用緩衝材としてはもちろんのこと、果物（贈答用など）やガラス製品などの底敷用緩衝材としてもご利用いただけます。

主原料に産業米を使用

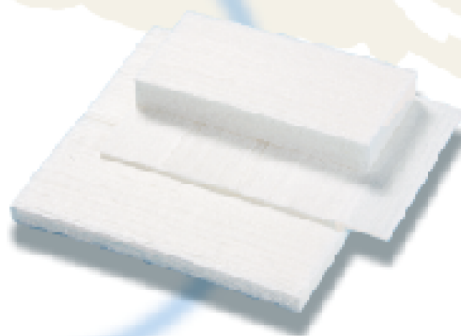
産業米を主原料として、PP（ポリプロピレン）、「P-Life」を添加して発泡させた商品です。産業米を使用することで、二酸化炭素排出量削減に取り組んでいます。



環境配慮型製品

環境関連物質含有、発熱量（燃焼カロリー）などの調査を行っております。有害金属類などは含まれておりません。

高位発熱量 約7000kcal/kg dry



ライスフォーム® 販売店

ライスフォーム® 製造・販売元

TPC 株式会社 東京パック

本社 〒121-0061 東京都足立区花畑2-1-29
営業所・工場 〒345-0023 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷東中625
TEL. 0480-35-1311 FAX.0480-35-1317
<http://www.tokyo-pack.co.jp>